

平成 30 年 4 月 2 日

各 位

会 社 名 トレックス・セミコンダクター株式会社
代 表 者 名 代表取締役 芝 宮 孝 司
社長執行役員
(コード番号：6616 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役 執行役員 日 笠 基
管理本部 本部長
(TEL. 03-6222-2875)

連結子会社の増資に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社子会社であるフェニテックセミコンダクター株式会社（以下「フェニテック」）が実施する第三者割当増資について全額引き受けることを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 増資の目的

当社は、平成 30 年 2 月 27 日付け「新株式発行及び株式売出し並びに自己株式の処分に関するお知らせ」において、調達資金の使途として 2,400 百万円をフェニテックに対する出資資金に充当する予定である旨を開示しております。

フェニテックは、今回の増資資金のうち 2,000 百万円を同社第一工場における新棟建設・増床、新規設備の導入等に充当し、400 百万円を借入金の返済に充当することで、生産性向上及び財務基盤の強化を図ります。

2. 増資をする連結子会社の概要

- (1) 名 称 フェニテックセミコンダクター株式会社
- (2) 所 在 地 岡山県井原市木之子町150
- (3) 代 表 者 代表取締役社長 谷 英昭
- (4) 事 業 内 容 半導体素子及び半導体製品の製造
- (5) 設 立 年 月 日 昭和43年10月5日
- (6) 資 本 金 380百万円（増資前）
- (7) 当 社 出 資 比 率 51%（増資前）

3. 増資の概要

- (1) 増 資 金 額 2,400百万円
- (2) 増資後の資本金 1,600百万円

- (3) 増資引受人 トレックス・セミコンダクター株式会社
- (4) 払込日 平成30年4月18日(予定)
- (5) 増資後の69.6%
当社出資比率

4. 今後の見通し

本件が当社の平成30年3月期の連結業績に与える影響については軽微であると見込んでおりますが、今後、公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以上